Original document

SEMICONDUCTOR PHOTODETECTOR

Publication number: JP2228080

Publication date: 1990-09-11

Inventor: MISU SHIGEYUKI; MATSUO NOZOMI

Applicant: FURUKAWA ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international: H01L31/10; H01L31/10; H01L31/10; H01L31/10; (IPC1-7): H01L31/10

- European:

Application number: JP19890048334 19890228 Priority number(s): JP19890048334 19890228

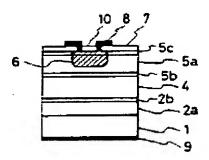
View INPADOC patent family View list of citing documents

Report a data error here

Abstract of JP2228080

PURPOSE: To restrain the generation of current at a low level by doping the interfaces facing an optical absorption layer of a buffer layer and a window layer with impurities.

CONSTITUTION: The interfaces facing an optical absorption layer 4 of a buffer layer 2a and a window layer 5a are doped with impurities such as Se, S, and Si. Namely, the carriers compensate for defects by doping the interfaces with impurities. As a result, a depletion layer ranges from the window layer 5a to the buffer layer 2a by applying a bias voltage, and the generation of current caused by defects or traps can be prevented even over the range including the both side interfaces of the optical absorption layer



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-228080

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

(3)公開 平成2年(1990)9月11日

H 01 L 31/10

H 01 L 31/10 7733-5F

Α

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

60発明の名称 半導体受光素子

> 頭 平1-48334 20特

願 平1(1989)2月28日 29出

@発 明 須

幸

神奈川県横浜市西区岡野2-4-3 古河電気工業株式会

社横浜研究所内

望 尾 個発 明 松

神奈川県横浜市西区岡野2-4-3 古河電気工業株式会

社横浜研究所内

勿出 願 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

- 1. 発明の名称 半導体受光素子
- 2. 特許請求の範囲

(1)第1導電型の半導体基板上に、第1導電型の バッファ層、光吸収層および窓層が順次積層され、 該窓層の表面より層内部に向けて第2導電型領域 が選択的に形成され、窓層裏面の第1導電型領域 と第2 導電型領域の境界領域上に第1 導電型領域 と第2 基電型領域にまたがって表面保護膜が形成 されている半導体受光素子において、バッファ層 および窓層の光吸収層に面する界面には、不純物 がドーピングされていることを特徴とする半導体 受光素子。

・ (2)窓層の光入射側の表面には、不純物がドーピ ングされていることを特徴とする請求項1記載の 半導体受光素子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は構造改良された半導体受光素子に関す ₹.

〔従来の技術〕

InCaAsを光吸収層とする半導体受光素子 は、波長1.7m近くまで高い受光感度があるため、 1 μm 帯波長光通信に広く用いられている。その構 造は、例えば第2図に示すように、nº-lnP 基板(I)上に、n - - 1 n P パッファ層(2)、n - ln Ca As 光吸収層(4)およびn - - In P窓層 (5) が順次積層され、次に、n - - 1 n P 窓層(5) 表 面から選択的にてれを拡散して、ア・ースの選電 層(6)が形成されている。n - - In P窓層(5)の表 面には、SiNx表面保護膜(7)がp・-Zn導電 層(6)の周端部と非拡散部に形成されている。(8)は 受光領域のp・ースn導電層(6)の端部とSiNx 表面保護膜(7)上に形成されたり電極、(9)は n・-In P基板(1)裏面に形成されたn電極である。

上記構造では、InCaAsP系の光吸収層上 に光吸収層よりも禁止帯巾が広く、光を透過する 窓層が設けられ、Pn接合部が窓層に形成されて いる。従って、低パイアスで光吸収層を完全に空 乏化するために、窓層のキャリア温度も光吸収層

なみに高純度化している。各層は高純度のエピタキシャル層であること、「n C a A s 層上に直接 I n P 層を成長できること、および、拡散により p n 接合を形成するために必要な膜厚の均一性に 優れている事などから、気相成長法により上記構造の半導体受光素子が製作されている。 表面保護 膜は、窓層表面の p n 接合部の保護、表面酸化による時電流増加を防ぐため、酸化膜のかわりに S i N x を用いている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記構造の半導体受光素子には 次のような問題点がある。すなわち、

イ)ダブルヘテロ構造界面の欠陥は、発光素子のように高いキャリア濃度(1×10¹¹ cm⁻³以上)では補償されているが、上記半導体受光素子のように高純度エピタキシャル層を成長させる場合には、素子特性に大きな影響を及ぼす。特に気相成長法では、界面に変成層ができやすいため、それがトラップとなって暗電流を増大させる。

ロ)高純度エピタキシャル層上に表面保護膜とし

光入射側の表面には不純物がドーピングされていることを第2発明とするものである。

気相成長法によりn゚ーinPバッファ層(2)上 にn⁻ー!nGaAs光吸収層を成長させる場合、 加熱によりn゚ーlnPパッファ層のPが抜けて パッファ層の光吸収層側界面に欠陥による変成層 が生じる。同様にn⁻ - 1 n G a A s 光吸収層(4) 上に n - - 1 n P 窓層 (5) を成長させると、 n - -InCaAs光吸収層(d)のAsが抜けて、光吸収 層の窓層(5) 健界面に欠陥が生じる。本発明では、 光吸収層(4)に面するバッファ層(2)および窓層(5)の 界面に不能物をドーピングして上記欠陥をキャリ アで補償している。その結果、パイアス電圧の印 加により、空乏層が窓層(5)からパッファ層(2)到り、 光吸収層(4)の両側昇面を含む範囲にわたっても、 欠陥やトラップによる発生電流を防ぐことができ る。また、窓層(5)の光入射側の表面に不純物をド ーピングすると、誘電体からなる表面保護膜(7)の 電荷により窓層(5)表面にチャンネルが形成される ことを防ぐことができ、裏面リーク電流を抑える

本発明は以上のような点にかんがみてなされた もので、その目的とするところは、暗電波の小さ い半導体受光素子を提供することにある。

〔課題を解決するための手段と作用〕

上記目的を達成するための本発明は次の通りである。すなわち、本発明は第1選電型の半導体基板上に、第1選電型のバッファ層、光吸収層および窓層が順次積層され、該窓層の表面より層内部に向けて第2選電型領域と第2選電型領域の境界領域上に第1選電型領域と第2選電型領域にまたがって表面保護膜が形成されている半導体受光素子において、バッファ層および窓層の光吸収層に面する界面にはSe、S、Siなどの不純物がドーピングされていることを第1発明とし、窓層の

ことができる。上記のバッファ層(2)および窓層(5)の界面に形成される不純物をドーピングした層は、キャリア濃度が5.0 ×10' *cm - 3 ~ 1.0 ×10' *cm - 3 の範囲であり、厚さが0.1~0.3 pm であることが望ましい。その理由は、キャリア濃度が1.0×10' *cm - 3以上、あるいは厚さが0.3 pm以上になると、トンネル現象による暗電流が増加する。また、キャリア濃度が5×10' *cm - 3以下、あるいは厚さが0.1 pm以下になると、トラップ欠陥を補償できないからである。

· 〔実施例〕

以下、図面に示した実施例に基づいて本発明を説明する。

第1図は本発明にかかる半導体受光素子の一実 施例の要部断面図であり、n・- 1 n P 基板(1)上 に気相成長法によりn・- 1 n P バッファ層(2a)、 n - 1 n P ドーピング層(2b)、n・- 1 n G a A s 光吸収層(4)、n - 1 n P ドーピング層(5b)、n・ - 1 n P 窓層(5a)、n - 1 n P ドーピング層(5c) を順次成長させる。バッファ層(2a) および窓層

(5a) は不純物濃度が1.0×10 ** cm - 3、厚さ2.0 /m 、 n-lnPドーピング層(2b)、(5b)、(5c)は不純 物速度が7.0×1015cm-3、厚さ0.2 mm、光吸収層(4) は不能物濃度が5.0×10¹⁴cm⁻³、厚さが2.5mmであ る。窓層(5a)の表面にはZn、Cd、Mgの熱拡 散、あるいは、Be、Mgのイオン打込みにより p型の導電階(6)を選択的に形成し、窓層(5a)内に p n 接合部を形成し、ドーピング層 (5c)上には、 SiNxからなる誘電体の表面保護膜(7)を形成す る。(8) ばTi/Pt/Auのp電極、(9) はAuC e Ni / Auのn電極、CDは受光径100 m 4の受 光部を被うAR膜である。本実施例の半導体受光 素子に 5 ∨のバイアス電圧を印加すると、空乏暦 端はバッファ層(2a)に達し、光吸収層(4)は完全に 空乏化した。その状態で光を入射すると、受光面 の反射および光吸収層(4)とドーピング層(2b)、 (5b)との界面による反射およびキャリアの再結合 による低下はあるものの、90%以上の量子効率が 得られた。また、5Vのパイアス電圧下において、 暗電波は1nA以下、周波数応答は1G担以上とい

ているため、発生電流および表面リーク電流を低く抑えることができ、暗電流の小さな良好な半導体受光素子を得ることができるという優れた効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる半導体受光素子の一実 施例の要部断面図、第2図は一従来例の要部断面 図である。

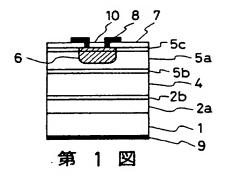
1 … 蒸板、 2,2a … バッファ層、 2b,5b.5c … ドーピング層、 4 … 光吸収層、 5,5a … 窓層、 6 … 導電層、 7 … 表面保護膜、 8 … p 電極、 9 … n 電極、 10 … A R 膜。

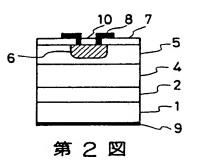
う結果をえた。因に、本実施例におけるドーピング層のない場合には、量子効率は70%であり、暗電流は10nA以上に、周波数応答は500M版であった。

なお、窓層およびバッファ層は光吸収層に格子整合し、かつ禁制帯巾が光吸収層より広い材料ならばよく、上記実施例におけるIn Ga As Pを限値に対しては、In P以外にIn Ga As Pを用いてもよい。また、本発明は、In Ga As P 系以外のGa Sb 系などの化合物半導体にもである。さらに、上記でいてもあり、オードについたが、本発明はメサ型でも実施可能でであまたで、アバランシェフォトダイオードでも実施可能であることはいうまでもない。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、バッファ 周および窓暦の光吸収層に面する界面、および窓 層の光入射側の表面には不純物がドーピングされ





特許出願人 古河電気工業株式会社